

一般描述

FP6296 是一顆電流控制模式升壓轉換器,脈波寬度調變(PWM),內置 15mΩ/10A/15V MOSFET,能做大功率高轉換效率,周邊元件少節省空間,適合用在行動裝置,寬工作電壓 2.7V~12V,單節與雙節鋰電池都能使用,精準反饋電壓 1.2V(±2%),過電流保護透過外部電阻調整,電流控制模式讓暫態響應與系統穩定性佳,輕載進入省電模式(Skip Mode),達到輕載高效率,封裝為 SOP-8L(EP)。

特色

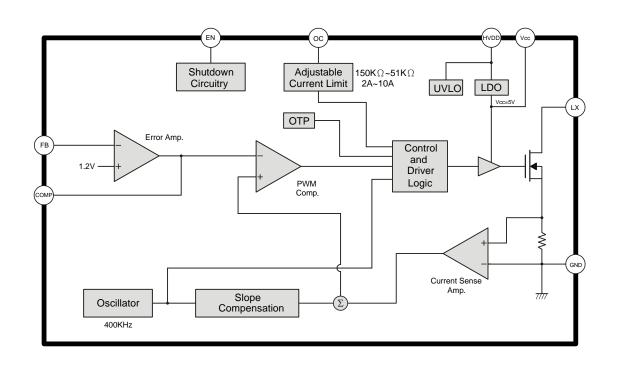
- ➤ 工作電壓範圍 2.7V~12V
- ▶ 可調輸出電壓最高 13V
- ▶ 固定工作頻率 400kHz
- ➤ V_{FB} 反饋電壓 1.2V(±2%)
- 內置 15mΩ,10A,15V MOSFET
- ▶ 關機耗電流最大 1µA
- ▶ 過溫保護 150℃
- > 內置軟啟動
- ▶ 可調整過電流保護 2A~10A
- ▶ 封裝 SOP-8L(EP)

應用範圍

- ▶ 快充移動電源
- ▶ 藍牙音響
- ▶ 手持式產品
- ▶ 充電器
- ▶ 電子菸



IC 內部方塊圖



PIN 腳描述

Top View



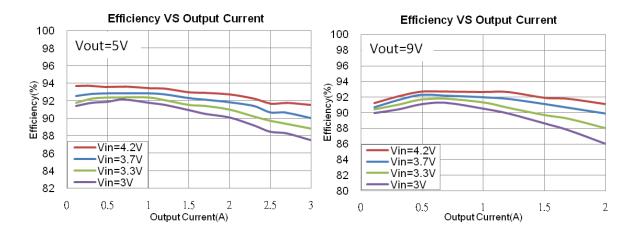


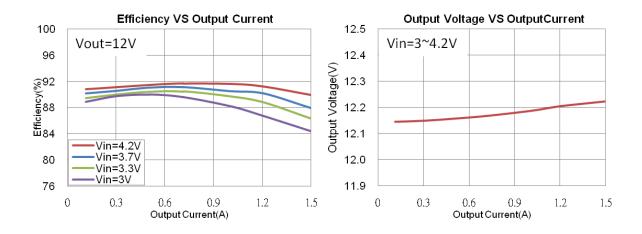


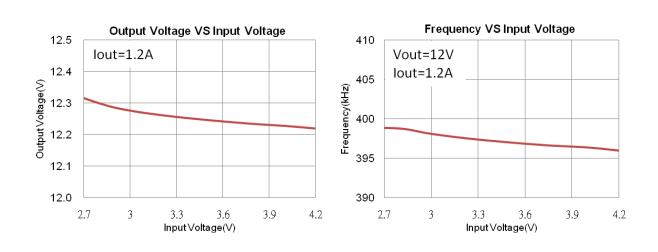
Name	No.	I/O	Description
LX	1	I	開關 MOS
LX	2	I	開關 MOS
Vcc	3	Р	產生 5V 提供內部電路與驅動 MOS
EN	4	ı	開關控制,腳位不能空接
FB	5	I	反饋電壓 1.2V
COMP	6	0	迴路補償腳
ОС	7	I	過電流保護設定,腳位不能空接
HVDD	8	Р	輸入電源,工作電壓 2.7V~12V
GND	EP	Р	底部散熱片是 IC 的地,一定要連接到地



特性曲線

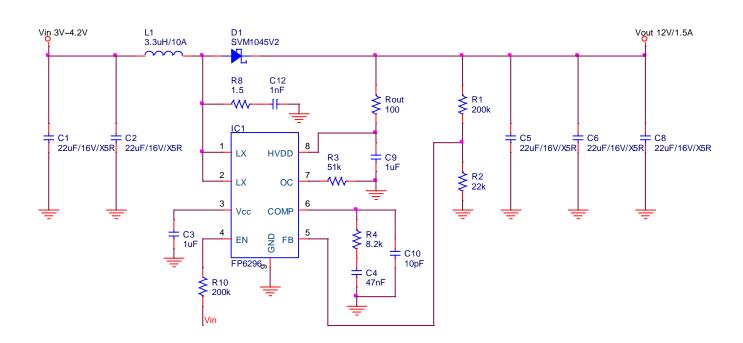








應用電路圖



應用元件

- C1,C2,C5,C6,C8:輸入與輸出穩壓濾波電容。
- ▶ C9: HVDD 濾波電容。
- ➤ C3: HVDD 經過內部穩壓管到 Vcc 產生 5V,此電壓會提供內部電路與驅動 MOS,需要加穩壓電容。
- ▶ C4,C10,R4:系統補償迴路元件,關係到 LX 方波穩定度與暫態響應速度。
- R1,R2:FB 分壓電阻,決定輸出電壓。
- ▶ R3:改變阳值,調整過電流保護點。
- ▶ R10:EN 到輸入上拉電阻,控制 EN 下拉地,關閉 IC。
- Arr Rout: HVDD 限流電阳 100Ω, 避免輸出電壓過高, 擊傷 IC。
- ▶ C12,R8:突波吸收元件,降低 LX 開關切換突波,一定要接。
- ➤ L1:電感具有儲能與濾波功用,感值越大電感漣波越小,相對感值越小漣波越大。選用電感 注意電感是否適合高頻操作,及電感額定飽和電流值。
- ▶ D1:當 LX 截止時, D1 蕭特基管導通,提供電感放電迴路。

遠翔科技 Feeling Technology	文件名稱	文件日期	
	FP6296 應用說明	20200206	
	FF0290)感用說明	版別	V05

功能說明

a. 軟啟動

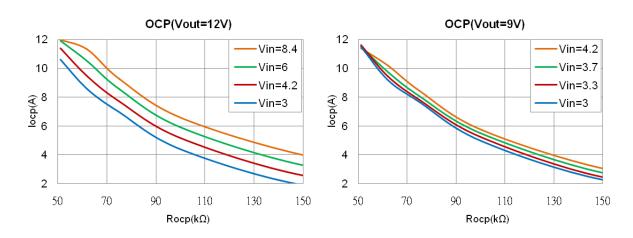
IC 內置軟啟動功能,開機利用軟啟動限制 PWM 佔空比,讓佔空比慢慢打開,避免瞬間輸入湧浪電流過大。

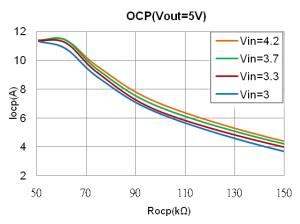
b. EN 開關控制

EN 小於 0.6V 將 IC 關閉,關機 HVDD 最大耗電流 $1\mu A$,EN 大於 1.1V 啟動 IC;輸入電壓大於 5V,在輸入與 EN 之間接 $200k\Omega$ 。

c. 過電流保護(OCP)

檢測通過 LX 與 GND 之間 MOS 電流,也就是電感峰值電流,觸發過電流會將佔空比縮小,限制電感電流,輸出電壓也會降低;當佔空比 50%以上觸發 OCP,為了讓 PWM 穩定方波,IC 內部做斜率補償,佔空比越大 OCP 會降低,透過外部電阻 R3 調整 OCP,R3 選用參考以下圖表,電阻值 $150k\Omega$ ~51kΩ,OCP 2A~10A,OC Pin 不能空接(一定要接電阻)。







電感平均電流(輸入電流)

$$\textit{ILavg} = \frac{\text{Vout} \times \text{Iout(max)}}{\text{Vin} \times \text{Eff}}$$

Vin 輸入電壓, Vout 輸出電壓, lout(max)輸出最大電流, Eff 轉換效率

電感峰對峰值電流

$$ILpp = \left(\frac{\text{Vin}}{\text{Vout}}\right)^2 \left(\frac{\text{Vout - Vin}}{\text{Fs } \times \text{Iout(max)}}\right) \left(\frac{\textit{Eff}}{\textit{L}}\right) \times \textit{ILavg}$$

Fs 工作頻率, L 電感

電咸峰值電流

$$ILpeak = ILavg + \frac{ILpp}{2}$$

d. 過溫保護

IC 內部晶片溫度達到 150℃,將內部 MOS 關閉保護晶片,等溫度降低到 130℃再打開。

應用說明

a. 輸入低電壓應用

輸入電壓低於 4.5V, 像是單節鋰電池,將 HVDD Pin 串聯 100Ω 再接到輸出端,提高 Vcc=5V 降低 FP6296 MOS 阻抗,提升轉換效率;輸入電壓高於 4.5V, HVDD 直接接到輸入端,轉換效率與接輸出端一樣,雙節鋰電池 6V~8.4V 連接 HVDD,還要在輸入端加一顆電解電容 33μF 以上,避免輸入上電突波造成 HVDD 內部元件損壞。

b. 電感計算

電感值計算公式,r 電感峰對峰值與電感平均電流的比例(一般設定在 0.3~0.5)。舉例: Vin=3.3V、Vout=12V、lout=1.5A(max)、Fs=400kHz、Eff=88%、r=0.3,代入公式求得電感 L=3.217 μ H,選用 3.3μ H。

$$L = \left(\frac{\text{Vin}}{\text{Vout}}\right)^2 \left(\frac{\text{Vout - Vin}}{\text{Fs \times lout(max)}}\right) \left(\frac{\text{Eff}}{r}\right)$$

c. 電容與蕭特基選用

MLCC 陶瓷電容選用 X5R,X7R 材質,不建議使用 Y5V 材質(內阻高,電容值隨溫度變化大); 蕭特基選用低導通電壓,平均電流大於輸入與電感峰值電流,耐壓大於輸出電壓的 1.5 倍。

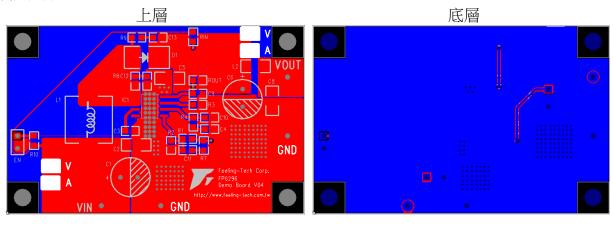


d. 輸出電壓計算

輸出電壓由 FB Pin 分壓電阻決定,計算公式如下。

$$Vout = 1.2V \times \left(1 + \frac{R1}{R2}\right)$$

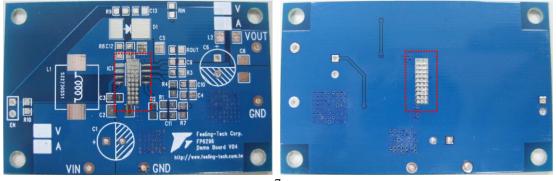
e. 佈板說明



- ▶ 大電流路徑走線要粗,鋪銅走線最佳。
- ▶ 開關切換連接點 L1、LX 與 D1,走線要短與粗,鋪銅走線最佳。
- ▶ 輸入電容 C9 靠近 HVDD 與 GND Pin,達到穩壓與濾波功效。
- ▶ 分壓電阻 R1,R2 靠近 FB 與 GND Pin。
- ▶ FB Pin 遠離開關切換點 L1、LX 與 D1,避免受到干擾。
- ▶ 輸入電容 C1,C2 的地、輸出電容 C5,C6,C8 地與 GND Pin,鋪銅走線,上下層地多打洞連接。
- ▶ 輸出電容 C5 的地一定要靠近 IC 底部散熱片 GND Pin,降低開關切換突波與輸出高頻雜訊。
- ▶ 突波吸收元件 R8,C12 兩者靠近,且靠近 LX 與 GND Pin, R9,C13 兩者靠近,且靠近 D1。
- 板子多餘空間建議鋪地。

FP6296 底部散熱片佈板:

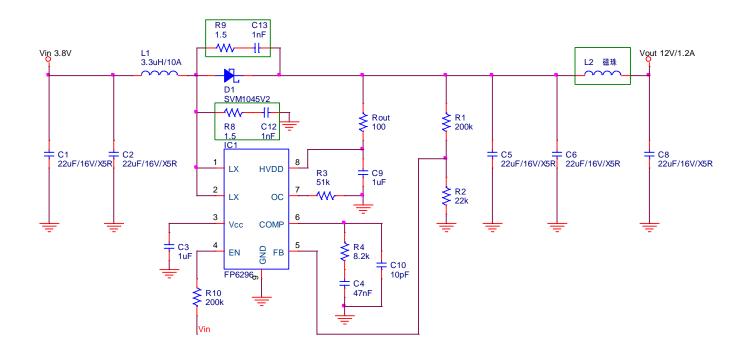
IC 發熱要透過底部散熱片導熱到板子銅箔,如下樣板在底部與周邊打滿小洞,上下層都要裸銅,裸銅面積愈大,導熱快散熱佳。





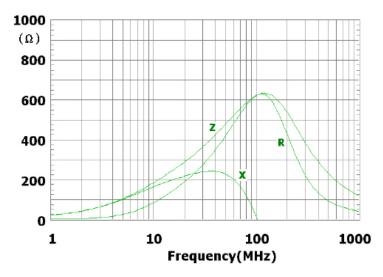
f. EMI 對策

R8,C12 兩者靠近,且靠近 LX 與 GND Pin;R9,C13 兩者靠近,且靠近 D1,輸出電容 C5 的地一定要靠近 IC 底部散熱片 GND Pin,L2 使用磁珠(Bead)参考以下規格,測試條件鋰電池 3.8V 升壓 12V/1.2A(水泥電阻 10Ω),測試結果垂直與水平都通過;L2 也可以選用電感 1μ H。



磁珠 FI321611U601

PART NO.	IMPEDANCE (Ω)	$D.C.R.(\Omega)(MAX.)$	RATED CURRENT	
	AT 100 MHz 500mV	at 20℃	(mA) MAX	
FI321611U601-4A	600±25%	0.06	4000	





垂直低標 4.38dB, 水平低標 2.29dB

